# (19)[1.4回於前)[\*(J.P) (12) 公開特許公報 (A) BEST COPY

(11)特許出願公開番号

## 特開平5-175163

(43)公開日 平成5年(1983)7月13日

(51)IntQ.\*

量用記号

广内整理番号

FI

技術表示實所

H 0 1 L 21/302 21/205 C 7353-4M

7454-4M

審査請求 未請求 請求項の数2(全 5 頁)

(21)出願番号

特惠平3-339216

(71)出職人 000006013

三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目 2番 3号

(22)出顧日 平成3年(1991)12月24日

(72) 堯明者 勝田 浩誠

四日 10mm 伊丹市場原 4丁目 1 番地 三菱電機株式会

社北伊丹製作所內

(72)発明者 江島 寮運

福岡市西区今宿東一丁目1番1号 三菱電

機株式会社福岡製作所內

(72) 発明者 花崎 稔

尼岭市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機

株式会社中央研究所内

(74)代理人 弁理士 高田 守 (外1名)

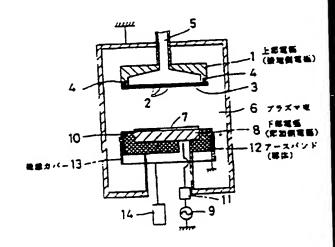
最終質に続く

## (54)【発明の名称】 ブラズマ処理装置

#### : 「【要約】

【目的】 フラスマ処理室の圧力といったプラズマパラ メークを変更することなく、自己パイアス電圧を制御で きるフラズマ処理装置を提供する。

【構成】 高周波電力が印加される印加側電極8と、接地側電極1とが配設されたプラズマ処理室6内には、接地された導体12が、印加側電極8の周囲に、移動可能に設けられ、あるいは、該導体12の露出面積を可変する絶縁カバー13が設けられている。



#### 【特許請求の範囲】

【訪求項1】 高周波電源に接続された印加側電脑と、 接地側電船とが配設されたプラズマ処理室内を備え、 前記プラズマ処理室内には、接地された導体が、前記印 加側電極の周囲に、移動可能に設けられることを特徴と するプラズマ処理装置。

【請求項2】 高周波電源に接続された印加個電幅と、 接地側電極とが配設されたプラズマ処理室を備え、 前記プラズマ処理室内には、接地された導体が、前記印 加側電極の周囲に設けられるとともに、前記導体の表面 10 を覆う絶縁カバーが、数導体に対して移動可能に設けられることを特徴とするプラズマ処理装置。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、例えば、プラズマ処理 を用いたドライエッチング装置やプラズマCVD装置な どのようなプラズマ処理装置に関する。

#### [0002]

【従来の技術】この種のプラスマ処理装置、例えば、ドライニッチング装置として、図 G に示される反応性スパー20ックニッチング装置がある。

【0003】同ばにおいて、1はプロセスガス吹き出しれ2を有する上部電極板3がネジュによって取り付けられた接地側電極としての上部電極、5はプロセスガス供給孔、6は高真空状態に保たれるプラズマ処理室、7はエッチング処理されるシリコンウェハ、8は高周波電源9に接続された印加側電極としての下部電極、10は電極のアノード側とカソード側を発縁する電極カバー、11は高周波整合器である。

#### 【0004】次に、動作を説明する。

【0005】プラズマ処理室6において、上部電極1からプロセスガス供給孔を通してプロセスガスが供給され、下部電極8に高周波電力が印加されると、上部電極1と下部電極8との間にプラズマが生成される。このプラズマ中のイオン、ラジカル等の活性種により、シリロンウェハイのエッチングが進行する。この際に、下部電極8近傍のプラズマに形成されるシースにより自己バイアス電圧が発生し、イオン等の荷電粒子が加速されて当該ウェハイの垂直なエッチングが可能となる。

#### [0006]

【発明が解決しようとする課題】 一般に、プラスマの制 連は、プロセスガスの供給量の変更、プラズマ処理室の 圧力の変更、または、高周波電力等の変更で行われてい るが、このようなプラスマハラメークの変更では、プラ ズマ状態に大きな影響を与えてしまうことになる

【0007】このプラズマ状態に影響を与えることな く、ニッチング特性に大きく寄与するイオンエネルギー に用当する自己パイアス地圧を変化させるには、プラス マ処理室6の構成、特に高周波地圧印加電極(カソード 電極)と、接地側電極およびプラスマ処理室の外壁等 (アノード電極) との面積比を変化させる。すなわち、 プラズ平処理宝6の構造自体を変更する以外には、実用 的な手法はなかった。

【0008】本発明は、上述の点に鑑みて為されたものであって、従来のようにプラズマ処理室の構造を変更することなく、しかも、プラズマハラメークを変更することなく、自己パイアス電圧を制御できるプラズマ処理装置を提供することを目的とする。

#### [00009]

【課題を解決するための手段】本発明では、上述の目的 を達成するために、次のように構成している。

【0010】すなわち、請求項第1項に記載の本発明は、高周波電源に接続された印加側電極と、接地側電極とが配設されたフラズマ処理室内を備え、前記フラズマ処理室内には、接地された導体が、前記印加側電極の周囲に、移動可能に設けられている。

【0011】また、請求項第2項に記載の本発明は、高周波電源に接続された印加側電極と、接地側電極とが配設されたプラズマ処理室を備え、前記プラズマ処理室内には、接地された導体が、前記印加側電極の周囲に設けられるとともに、前記導体の表面を覆う絶縁カバーが、該導体に対して移動可能に設けられている。

#### [0012]

【作用】上記構成によれば、印加側電極の周囲に導体を設けているので、接地側電極を介する放電に比べて前記 導体を介した放電の方が、プラズマインピーグンスが低 下することになり、プラズマは、接地側電極よりも導体 側に広がり、プラズマが接するアノードとカプードとの 面積比が変化し、自己パイアス電圧が低下することにな る。したがって、前記導体の位置あるいは該導体の露出 面積を可変するこにより、自己パイアス電圧の制御が可 能となる

#### [0013]

【実覧例】以下、図面によって本発明の実施例について、詳細に説明する。

【0014】図1は、本発明の一実庭例の反応性スパックニッチング装置の機略構成図であり、上述の従来例に対応する部分には、同一の参照音を付す

【0015】同国において、1はプロセスガス吹き出し 40 孔2を有する上部電極板3がネジュによって取り付けられた接地側電極としての上部電極、5はプロセスカス供 給孔、6は高真空状態に保たれるプラスマ処理室、7は ニッチング処理されるシリコンウェバ、8は高周波電節 りに接続された印加側電極としての下部電極、10は電 極のアノード側とカソード側を確縁する電極カバー、1 1は高周波整合器であり、以上の構成は、上述の後来例 と同様である

【0016】この実施例の反応性スパックエッチング装置では、プロセスガスの供給量やプラスを処理室もの圧力といったプラスマパラメークを変更することなく、自

己パイアス電圧を制御できるようにするために、高周波 電力が印加される下部電振8の周囲に、絶縁部である電 極カバー10を介して、接地された薄い板状の導体12 を巻回配置しており、さらに、この巻回された仮状の導 体(以下、 アースバンド という)の周囲に、数アー スパンド12の表面を攫う絶縁カパー13を、ステッピ ングモークなどの駆動手段14によって上下方向に移動 可能に設けている。

【0017】この絶縁カバー13は、円筒状であり、ブ ラズマ処理室6内の真空気雷が保たれるように、ベニー。10~ スなどの適宜手段を介してプラスマ処理室 6 外の駆動手 段14て劉動されるようになっている。この実施例で は、絶縁カバー13の材質としては、メンテンナンスの 際に作業が行い易いように、デフロン(商品名)が用い られているが、他の実施例として、石英ガラスやセラミ ック等の耐ブラズマ性の絶縁物質を用いてもよく、この 場合には、絶縁カバー13自体のエッチングがなく、異 物が増加しないことになる。

【0018】国2は、国1のアースパンド12の展開国 および毎視国である。薄い板状の導体を、電極カバー1 0に巻回して円筒状のアースパンド12としており、該 アースパンド12を接地している。

【0019】 上記構成を有するスパックニッチング装置 では、アースパンド12の表面を覆う絶録カバー13 を、国主の上下方向に移動させることにより、接地され たアースパンド12の露出面積を可変し、これによっ て、上部電極1およびアースパンド12ペのプラズマイ ンピーグンスを制御することができ、自己パイアス電圧 を、プラズマハラメータを変化させることなく、制御で きることになる。

【0020】例えば、絶縁カバー13を図1に示される ように下方に移動させてアースパンド 12の露出面積を 増加させると、上部電極」を介する故電に比べてアース パンド12を介した放電の方が、プラズマインビーダン スか低下するために、ツラスやは、上部電極上側よりも 下部電極8のアースパンド12側に広がり、プラズマが 接するアノードとカフードとの面積比が変化し、自己バ イアス電圧が低下することになる。このため、イオンに よる物理的スパックリングによる皆写の大きいレジスト のエッチングモートは低下するが、他のプラスセパラメニ40。 一クには入さな変化がないために、被加工物のエッチン グレートで変化は少なく、相対的に対しジスト選択比が 向上することになる

【0021】なお、国3に施録カバー13を移動させて アースパンド12の露出面積を可変したときの自己パイ アス電子の変化を示しており、厳軸はアースパンドの露 出度を、麻酔は自己パイアス電圧をそれぞれ示してい る。この何から明らかなように、アースパンド12の露 出面機を入さくすると、上述のように、自己パイケス電 圧が低 ドナることが分がり、また、高周改進選りのパワー 50 - 1 1、15

一の大小によっても制御可能範囲A、Bを変えることが できる。

【0022】図4は、本発明の他の実施例の機略構成図 であり、上述の実施例に対応する部分には、同一の参照 存を付す。

【0023】この実施例では、絶縁カバー13だけでな く、アースパンド12も駆動手段15によって上下に探 動可能に構成している。これによって、上述の実施例と りも自己パイアス電圧の制御範囲が一層広まることにな る。その他の構成は、上述の実施例と同様である。

【0024】図5は、本発明のさらに他の実施例の基路 構成国であり、国主の実施例に対応する部分には、同一 の参照音を付す。

【0025】この実施例は、プラズマ処理室6の側面に マグネットコイル16を配置しており、マグネトコン放 電を利用したプラズマ処理を行うようにしている。その 他の構成は、図1の実施例と同様である。

【0026】上述の各実庭例では、アースパンド12を 覆う絶縁カバー13を移動可能に設けたけれども、 絶縁 20 カバー13を設けることなく、アースパンド12の年を 移動可能に設けてもよい。

【0027】上述の各実施例では、ドライエッチング袋 質に適用したけども、本発明はドライエッチング装置に 限るものではなく、プラズマCVD装置などのように、 プラズマ処理を利用した他の装置にも同様に適用できる。 ものである。

#### [0028]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、印加側電 掛の周囲に導体を移動可能あるいは該導体の露出面積を - 可要可能に設けているので、従来例のように、プラスマ 処理室の構造を変更することなく、しかも、プラスマバ ラメークを変更することなく、自己パイアス電圧を制御 てきることになる。

#### 【四面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実短例の概略構成図である

【図2】図1のアースバンドを示すばてある

【【図3】 アースパンドの露出度と自己パイテス電圧どの 関係を示す特性国である。

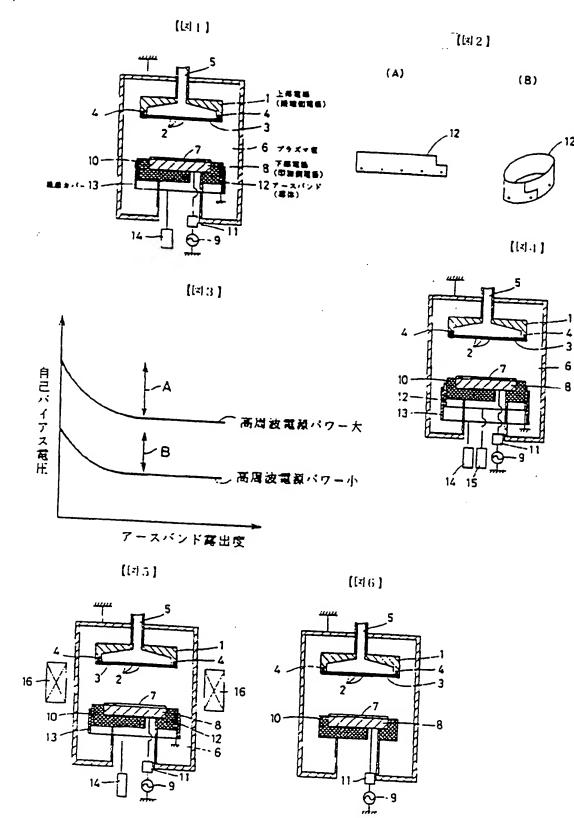
【国コ】本発明の他の実施例の機略構成団である

【図5】本発明のさらに他の実短例の概略構成はてお

#### 【図6】従来例の概略構成図でもる 1251125001

111.000	X1111	
1	上部電極(接地側電極)	
6	ソウスマ処理室	
8	F部電極(印刷側電極)	
9	高州农市管理	
1 2	アースパンド (情体)	,
1.3	絶縁カハー・	

驱動手段



7 -

【序转输证件】

【提出日】平成4年6月22日

【序经新正1】

【制正计免费数名】明經費

【新正対象項目名】 0 0 0 2

【新正方法】变更

【新正内容】

[00002]

【従来の技術】この種のプラズマ処理装置、例えば、ドライニッチング装置として、図6に示される反応性<u>イオ</u> シニッチング装置がある。

【手続補出2】

【油正対象者類名】明細書

【補正対象項目名】0014

【新正方法】委更

【新正内容】

【0014】図1は、本意明の一実施例の反応性<u>イオン</u> ニッチング装置の優略構成図であり、上述の従来例に対 応する部分には、同一の参照存を付す。

【手続補正3】

【湖正対象片類名】明細書

【新正对象项目名】0016

【铺正方法】变更

【新正内容】

【0016】この実庭例の反応性<u>イオン</u>ニッチング装置

では、プロセスガスの供給量やプラズマ処理室 6 の圧力 といったプラズマパラメークを変更することなく、自己 パイアス電圧を制御できるようにするために、高周波電 方が印加される下部電極 8 の周囲に、絶縁部である電極 カバー 1 0 を介して、接地された薄い板状の導体 1 2 を 巻回配取しており、さらに、この巻回された板状の導体 (以下、「アースパンド」という)の周囲に、数アース パンド 1 2 の表面を覆う絶縁カバー 1 3 を、ステッピン グモークなどの駅動手段 1 4 によって上下方向に移動可 能に設けている。

【手続補正4】

【浙正対象弄類名】明細弄

【制正寸象项目名】0019

【補正方法】変更

【湖正内容】。

【0019】上記構成を有するイオンニッチング装置では、アースパンド12の表面を覆う絶縁カバー13を、 国1の上下方向に移動させることにより、接地されたアースパンド12の露出面積を可変し、これによって、上 部電極1およびアースパンド12へのフラズマインピー グンスを制御することができ、自己パイアス電圧を、ツ ラズマパラメークを変化させることなく、制御できることになる。

## プロントページの続き

## 1. 発明者 嫡見 嘉安

尼崎市域日本町8丁目1番1号 (麦维接 住式会社中央研究所内